## **Declaration and Power of Attorney For Patent Application**

#### 特許出願宜言書及び委任状

### Japanese Language Declaration

#### 日本語宣言書

| 下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。  | As a below named inventor, I hereby declare that:   |
|---|---|
| 私の住所、私啓箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載され<br>た通りです。  | My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.  |
| 下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願<br>しまいる発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下<br>配の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者である<br>と当下記の名称が複数の場合)信じています。 | I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled |
| <u>fā</u>   | MULTI LAYER CERAMIC ELECTRONIC PARTS  |
|   | AND MANUFACTURING METHOD THEREOF  |
| 記発明の明細音(下記の梱でx印がついていない場合は、<br>本書に添付)は、<br>  ①   | the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:  was filed on as United States Application Number or   |
| (該当する場合) に訂正されました。  | PCT International Application Number  and was amended on  (if applicable).  |
| 私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、<br>内容を理解していることをここに表明します。   | I hereby state that I have reviewed and understand the contents of<br>the above identified specification, including the claims, as<br>amended by any amendment referred to above.   |
| 私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。   | I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37. Code of Federal Regulations, Section 1.56.  |
|   |   |

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条 (a)-(d) 項又は365条 (b) 項に基き下記の、 米 国以外の国の少なくとも一ヵ国を指 定している特許協力条約 365(a)項に基ずく国際出願、又 は外国での特許出額もしくは発明者征の出額についての外国 低先権をここに主張するとともに、低先権を主張している。 本出頭の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以 下に、枠内をマークすることで、示しています。

Prior F reign Application(s)

外国での先行出版

85290/1999 Japan (Number) (Country) (登号) (国名) 295001/1999 Japan (Number) (Country) (番号) (闰名)

税は、第35編米国法典119条(e)項に基いて下記の米 国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

Ō (Application No.) (Filing Date) (出願番号) (出顧日)

私は、下記の米国法典第35貫120条に基いて下記の米 国際許出順に記載された権利、 又は米国を指定している特許 協力条約365条(c)に基ずく権利をここに主張します。ま た。「本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条 第 真頂又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特 許黒顔に開示されていない限り、その先行米国出願者提出日 以際で本出版書の日本国内または特許協力条約国際提出日ま での期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項 で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開 示義務があることを認識しています。

(Application No.) (Filing Date) (出願番号) (出顧日) (Application No.) (Filing Date) (出顧日) (出願登号)

私は、私自身の知識に基ずいて本宣言哲中で私が行なう表 明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところ に基ずく安明が全て真実であると信じていること、さらに故 意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18福第1001条に基ずき、罰金または拘禁、もしくはそ の当方により処罰されること、そしてそのような故意による 虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許 の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごと く宣誓を致します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code. Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

**Priority Not Claimed** 低先権主張なし

 $\Box$ 

П

March 29, 1999 (Day/Month/Year Filed) (出版年月日) October 18, 1999 (Day/Month/Year Filed) (出駁年月日)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

> (Filing Date) (Application No.) (出顧日) (出顧番号)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, Section 120 of any United States application(s), or 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code Section 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of application.

> (Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (現況: 特許許可济、係属中、放棄济)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

# Japanese Language Declaration (日本語宣言書)

委任:状: 私は下記の発明者として、本出額に関する一切の 手続きを米特許商权局に対して逆行する弁理士または代理人 として、下記の者を指名いたします。 (弁護士、または代理 人の氏名及び登録番号を明記のこと)

Dale H. Thiel, Reg. No. 24 323
David G. Boutell, Reg. No. 25 072
Ronald J. Tanis, Reg. No. 22 724
Terryence F. Chapman, Reg. No. 32 549
Mark L. Maki, Reg. No. 36 589

(名前及び電話番号)

(第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をす

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number)

David S. Goldenberg, Reg. No. 31 257 Sidney B. Williams, Jr., Reg. No. 24 949 Timothy B. Clise, Reg. No. 40 957 Liane L. Churney, Reg. No. 40 694 Brian R. Tumm, Reg. No. 36 328

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

(Supply similar information and signature for third and subsequent

古類送付先

Ö

ること)

直接電話連絡先:

#### Send Correspondence to:

:FLYNN, THIEL, BOUTELL & TANIS, P.C. 2026 Rambling Road Kalamazoo, Michigan 49008-1699

| 1-1         |                                       |  |                                      |  |
|-------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| f5          |                                       |  |                                      |  |
| 唯一または第一発明者名 |                                       | Full name of sole or first inventor        | Full name of sole or first inventor  |  |
| 16          |                                       | Toshiya Nakamura                           |                                      |  |
| 発明者の署名      | 日付                                    | Inventor's signature Date 中村 復立 Februar    | y 28, 2000                           |  |
| 住所          |                                       | Residence C/O TAIYO YUDEN CO., LI          | rD. 16-20,                           |  |
| 1.1         |                                       | Ueno 6-chome, Taito-ku, Tokyo              | Ueno 6-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan |  |
|             | -                                     | Citizenship<br>Japan                       |                                      |  |
| 和世紀         |                                       | Post Office Address                        |                                      |  |
| 第二共同発明者     |                                       | Full name of second joint inventor, if any |                                      |  |
| 第二共同発明者     | . E (4                                | Second inventor's signature Date           |                                      |  |
| 住所          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Residence                                  |                                      |  |
| 国任          |                                       | Citizenship                                |                                      |  |
| 私杏箱         |                                       | Post Office Address                        |                                      |  |
|             |                                       |  |                                      |  |

joint inventors.)